PAT-NO:

JP362035824A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62035824 A

TITLE:

TEMPERATURE CONTROLLING OF INJECTION MOLDER

PUBN-DATE:

February 16, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SUGANUMA, MASAMOTO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NISSEI PLASTICS IND CO

N/A

APPL-NO:

JP60175330

APPL-DATE:

August 9, 1985

INT-CL (IPC): B29C045/78, B29C045/74

US-CL-CURRENT: 425/144, 425/550, 425/567

ABSTRACT:

PURPOSE: To develop no deterioration of quality such as the change of properties, decomposition even in abnormality and, in addition, to shorten the heat-up time after the completion of restoration from abnormality by a method wherein, under normal conditions, an injection molder is controlled at normal temperature, and under abnormal conditions detects abnormality and is controlled at temperature lower than the normal temperatures.

CONSTITUTION: Temperatures, at each of which no used material solidifies, changes its properties and decomposes even after the stagnation in an injection cylinder 5 for a long time, or which ar lower than normal temperature, are for

respective zones Z1∼Z4 by means of low temperature setters t1∼t4. When abnormality generates, a central controller 21 sends an abnormality signal to a temperature controller 20 which automatically changes-over the controlling of temperature from by molding temperature setters T1∼T4 to by the low temperature setters t1∼t4. As a result, when anbormality generates, a molder is controlled at temperatures, which are set by means of the low temperature setters t1∼t4 and lower than the normal temperatures. In other words, heaters H1∼H4 are feed-back controlled by turning ON and OFF so as to bring the temperature detected by temperature ensors S1∼S4 to a certain fixed value at all times by comparing the detection data sent from the temperature sensors S1∼S4 with the set data sent from the setters t1∼t4.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-35824

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)2月16日

B 29 C 45/78 45/74

7179-4F 7179-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

射出成形機の温度制御方法

②特 願 昭60-175330

愛出 願 昭60(1985)8月9日

砂発明者 菅沼

雅音

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地 日精樹脂工業株式

会社内

①出 願 人 日精樹脂

日精樹脂工業株式会社

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地

②代 理 人 弁理士 綿貫 降夫

明 知 書

- 1. 発明の名称 射出成形機の温度制御方法
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 射出成形機における射出シリンダ温度を制御するに際し、正常時には成形材料に適合した正規温度に制御するとともに、異常時には異常発生を検知し、当該検知によって前記正規温度よりも低い温度に制御することを特徴とする射出成形機の温度制御方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は射出成形機、特に合成樹脂材料を収容する射出シリンダにおける温度制御方法に関する。 (従来の技術)

射出成形機、例えばインラインスクリュ式射出 成形機は射出シリングを備え、当該射出シリンダ にスクリュを内挿している。また、射出シリンダ にはヒータを備え、射出シリンダを所定の温度に 加熱制御している。これにより、射出シリンダ内 においてはスクリュの回転作用によって合成樹脂 成形材料(以下、単に材料と記す)を前方へ混練 移送し、計量を行うとともに、射出シリンダの加 熱作用と併せて材料を溶融せしめる。

このような射出シリンダの温度は材料が変質せず、また材料の種類に応じた最適な温度に設定している。

ところで、成形中に異常が発生した場合、従来は成形サイクルを中断し、マニュアル作業で回復を行っている。この場合各工程中の異常な停止と等により自動検知し、射出成形機の運転を停止とる。一方、上記射出シリンダも当該運転の信材料を同時にヒータ回路等を OFPし、必要以上に材料を同時にヒータ回路等を OFPし、必要以上に材料を続行し、異常回復後は直ちに使用できるようにするか、のいずれかの策が採られている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、上述した従来における射出シリンダの 温度制御方法は次の問題点がある。

つまり、異常が発生し、その修復に長時間を要する場合にはヒータ回路等を OFFし、射出シリン

ダの加熱を中断するが、この場合には時間が長くなるほど射出シリンダの温度が下がってしまう。 このため修復が完了し、射出成形機の運転を再開 しても射出シリンダが正規の温度に復帰するまで 時間がかかり、この時間ロスが作業能率を大きく 低下させてしまう。

他方、異常が発生しても、射出シリンダの加熱を続行すれば上記弊客は解消できるが、反面材料の変質を進行させてしまう。即ち、前述したように射出シリンダの温度は材料が変質しないように最適の温度を設定してあるが、たとえこのような許容温度内であっても少なからず変質を生じ、これは射出シリンダ内での滯留時間が長くなるほど進行してしまい、最後には材料の分解を起こすこともある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は上述した従来の問題点を解決したもので、下記に示す射出成形機の温度制御方法によって達成することができる。

つまり、本発明に係る温度制御方法は射出成形

機における射出シリンダ温度を制御するに際し、 先ず正常時には成形材料に適合した正規温度に制 御する。他方、異常時には異常発生を検知し、当 該検知によって上記正規温度よりも低い温度に制 御するようにしたことを特徴とする。

(作用)

次に、本発明の作用について説明する。

本発明に係る温度制御方法は異常時、つまり、 射出シリンダ内に材料が長時間溶融状態で滞留す る場合には、異常発生の検知によって正常時にお ける正規温度よりも低い温度、例えば成形しよう とする材料が凝固せず、且つ変質、分解の生じに くい温度に設定する。これにより射出シリンダの 予備加熱が行われ、再運転時においても迅速に正 規温度に復帰する。

(実施例)

以下には本発明に係る好適な実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第1図は本発明係る温度制御方法を実施する射 出成形機の一例を示す縦断側面図である。

先ず、第1図を参照して射出成形機の概略構成について説明する。同図はインラインスクリュを制出成形機Mを示す。同図はインラインスクリュと、この前方に配設した金型3を含む型締装置4からなる。射出装置2は加熱筒を含む射出シリング5に内挿したスクリュ6を備える。射出シリング5の前端には射出と対してなり上部には材料Wを射出シング5内へ供給するホッパ8を備える。一方、スクリュ6を前進は退させる油圧シリング10に結合する。

次に、第2図を参照して要部構成について詳細 に説明する。

同図は本発明に係る温度制御方法を実施する温度制御装置のブロック図である。

先ず、射出シリンダ5は第1図のようにノズル 部21、前部22、中間部23、後部24の4つ のゾーンに分割できる。

そして、各ゾーンはそれぞれ加熱ゾーンを構成

し、第2図のようにバンドヒータH1、H2、H3、 H4、を備える。また、各ゾーンごとに温度セン サS1、S2、S3、S4を配設し、それぞれ各 ゾーンごとに独立して温度制御される。

各バンドヒータHI・・・、及び温度センサSI・・・は温度コントローラ20に接続する。一方、同コントローラ20各ゾーンZI・・・毎に成形温度を設定するための成形温度設定器TI、T2、T3、T4、及び異常時に切換える低温設定器t1、t2、t3、t4を接続する。さらにまた、同コントローラ20には射出成形器Mの運転を制御、監視する中央コントローラ21を接続する。なお、バンドヒータ、温度センサ、各設定器を示す符号の番号と一致する。

次に、本発明に係る温度制御方法について説明 する。

先ず、予め成形温度設定器 T1 ・・・によって 使用する材料に最も適した成形温度、つまり、正 常時における正規温度を各ゾーン Z1 ・・・ 毎に 設定する。また、低温設定器 t 1 ・・・によって使用する材料を長時間射出シリング 5 内へ滞留させておいても材料が凝固、変質、分解しない温度、つまり上記正規温度よりも低い温度を各ゾーン 2 1・・・毎に設定する。この温度は実験的に求めることができる。

今、射出成形器Mが正常運転を行っている場合を想定する。この場合には温度コントローラ20によって前記ヒータH1・・・を成形温度設定器T1・・・で設定した成形温度に制御する。つまり、温度センサS1・・・からの設定データを比較し常に一定温度となるように、ヒータH1・・・をON-OFFさせてフィードバック制御を行う。

一方、射出成形機Mに異常が発生し、射出成形 概Mの運転を停止させた場合を想定する。なお、 この場合の異常とはその修復にある程度の時間を 要求するがヒータH1・・・を OFFにする必要の ない場合をいい、例えば①スクリュ、トービード の折損、破損により計量、射出の位置、時間に異 常を生じたとき、②成形品がショートショットで

データと設定器 t l · · · からの設定データを比 較し常に一定温度となるようにヒータ H l · · · をON-OFFさせフィードバック制御を行う。

そして、修復が完了したなら例えば制御盛上の 異常解除スイッチ(不図示)を押すことによって 低温設定器 t 1 ・・・から成形温度設定器 T 1 へ 再び切り換える。これにより、射出シリンダ温度 は正規温度まで短時間に昇温し、以後正常状態で 成形を続行できる。

キャビティ型に残留してしまい、射出前途限位まったとき、の材料が材料供給口(ホッパ)でおこし状に固まり、材料が供給されずおことができるが、材料が供給されずないにはないできるが、からないがある。とないにないが、ではないに、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないではないが、ではないが、ではないのではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、ではないが、からないが、からないが、対しているではないが、対しているではないが、対しているではないが、対しているではないがある。

このような異常が生じた場合には中央コントローラ21から異常信号が送られ、温度コントローラ20では当該異常信号に基づいて成形温度設定器T1・・・から低温設定器 t1・・・に自動的に切り換える。

この結果、異常発生時には低温設定器 t 1 · · · により設定した前記正規温度より低い温度で制御する。 つまり、温度センサ S 1 · · · からの検出

回路を設けてもよい。

また、ヒータは任意の加熱手段を利用できるし、加熱ゲーンも例示では4つのゲーンを挙げたが単数又は任意数量のゲーンであってもよい。また、インラインスクリュ式の射出成形機を例示したがプランジ+式の射出成形機等、他の任意の射出成形機に適用できる。

その他、細部の構成、条件等において、本発明 の精神を逸脱しない範囲で任意に変更実施できる。 (発明の効果)

このように、本発明に係る射出成形機の温度制度を制御するに際における射出成形材料に適合異常には成形材料に適合異なた正規温度に制御するともに、異常時にはよりを生を検知し、当該検知によって正規温度に制御するようしたため、射出成形料の変質、低異常が発生し、修復の間射出シリンダに材料の変質、に異常が発生し、修復の間射出シリンダに材料の変質が発生の品質劣化を生ずることがなく、しかも、修復完了後においては昇温時間を著しく短縮できるた

め稼働能率、生産性向上を図ることができる。また、単にソフトウェア的に実施できるため構造上 の変更を要することなくきわめて低コストに実施 できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る温度制御方法を実施する 射出成形機の一例を示す経断側面図、第2図は本 発明に係る温度制御方法を実施する温度制御装置 のブロック図。

尚図面中、5・・・射出シリンダ、

20・・・温度コントローラ、

21・・・・中央コントローラ、

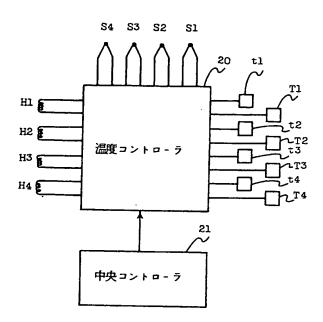
H1. H2. H3. H4 · · · KVFE-9.

S1, S2, S3, S4···温度センサ、

T1, T2, T3, T4···成形温度設定器、

t 1, t 2, t 3, t 4 · · · 低温設定器。

第 2 図



第 1 図

